DOC	CUMENT No.		TITLE	F	RODUCT	SPEC	DIFICA	TIONS		PAGE
	KRN701			្ន	製 品	仕	林	書		1/6
BAC	KGROUND				.					-
1. G	leneral 一般事項									
1.1	Application	適用範囲	This specification is					keytop.		
1.2	Operating tempera	iture range		ートップなしのタクトスイッ 40 ~ 90 ℃				air pressure 常湿·	- 告圧)	•
	Storage temperatu		保存温度範囲:					air pressure 常湿		
1.4	Test conditions	試験状態							nd tests are as follows.	
			試験及ひ測定は Normal temper	特に規定がない限り ature 常	以下の標準 品:(Tempe					
			Normal humidi		-			₹ 25~85%)		
			Normal air pre		: (Air pres				Mad	
				e from judgement, 義を生じた場合は以				at the following co	nations.	
			Ambient temp	erature 温 原	隻: 20±2℃	;				
			Relative humid Air pressure		: 60∼70% E: 86∼106					
			•	24 2	00 100					
	ppearance, style ar Appearance 外観		ns 外観、形状、寸法	Thoug shall be as	J. F 1 _ 1					
2.1	Appearance News	•		性能上有害な欠陥				serviceability of the	product	
2.2	Style and dimension	ons 形状、	寸法 Refer to	the assembly draw	ings. 製品	図による	e			
3. T ₂	ype of actuating	動作形式	Tactile feedbad	k タクティール	フィードバック	ל				
					•	-				
4. C	ontact arrangement	1. 回路形式		nrows <u>1</u> 回路 Intact arrangement	3 <u>2</u> 接点 are given	in the a	ssembl	v drawings 回路	の詳細は製品図による)	
			(2 ************************************					, 0.0130	AND THE PROPERTY OF CO.	
	atings 定格 Maximum ratings	長士完悠	12 V DC	50 mA						
	Minimum ratings									
6 EI	ectrical specification	л 電気的	性能							
U. L.	Items 項 E		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	conditions	試	験条	件		Cuitania	
6.1	Contact resistant		ying a below static ic					s shall be	Criteria First action : 100	<u>判定基準</u> <u>m</u> Ω Max.
	接触抵抗	mad	ten in a company of	数据证券和金 测点	1-1- 7				Second action: 10	<u>0 m</u> Ω Max.
			F操作部中央に下記の Depression	群何里を加え、測定 押圧力:First acti		N				
		4		Second a	ction 4.9	N				
		(2)	Measuring method 測		nall-current e drop met					
				-	•			5V 10mA電圧降下法	ŧ	
6.2	Insulation	Mea	surements shall be ma	ade following the t	est set for	th below	r:		_100 M Ω Min.	
	resistance	香香	条件で試験を行った後	,測定する。						
	絶縁抵抗 		Test voltage 印 Applied position 印力	加電圧: <u>100</u> V □ □場所:Between all			there is	a metal		
			., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	frame, betw	een termin	als and	ground	(frame)		
				端子間, 金加 金属フレー。		「ある場」	合は、強	行と		
6.3	Voltage proof	No.	was about he			ul L.I			77	
0.0	耐電圧		surements shall be ma 条件で試験を行った後		est set for	tri pelow	r.		There shall be no b 絶縁破壊のないこと	
				加電圧: <u>250</u> V	AC (50~6	OHz)				
		1 .	Duration 斯 Applied position 即力	加時間:1 min D場所:Between all	terminals.	And if t	here is	a metal		
			- 4-F F	frame, betw	een termin	als and	ground(frame)		
				端子間, 金加 金属フレー。		「ある場」	合は, 剪	子と		
				T	-11					
		ļ						•		
		ŀ								
	İ									
										İ
								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
									DSGD. Apr	Onodera
									- 7	Onadena
							<u></u> .		CHKD. May	, 02. 2006
									\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	, 02. 2006 4. SUZUKi May 2006
									APPD. 2.	May 2006
PAGE	SYMB	PACKGROUND		DATE	APPN		CHKD	Deco	→ .ゔ	mile

DOC	UMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
]	KRN701	製品 仕様 書	2/6
	items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
6.4	Вочисе	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use	First,Second action:
ĺ	バウンス	(3 to 4 operations per s), bounce shall be tested at "ON" and "OFF".	ON bounce : 10 ms Max
		スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、ON時及び OFF時のバウンスを測定する。	OFF bounce: 10 ms Max.
		011 May 175 N 2 M 2 2 9 3 8	
		Switch	
		Oscilloscop	
		ー 5V 5kΩ オシロスコープ	
		\ \ \ \ \ \	
		<u> </u>	
		"ON"	
		The Part of the	
7. IVIG	chanical specification	機械的性能	
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
7.1	Operating force 作 動 力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	First action 0.78 ± 0.39 N
	IF 30 /1	then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a make "ON" shall be measured.	Second action: <u>2.45</u> ± <u>0.59</u> N
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を	
		加え、スイッチがONするまでの最大荷重を測定する。	
7.2	Travel	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	First action : 0.25 ± 0.1 mm
	移動量	then applying a static load of bellow force to the center of the stem,	Second action: 0.4 ± 0.15 mm
		the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured.	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に静荷重を加え、 スイッチがONするまでの距離を測定する。	
7.0			
7.3	Return force 復 帰 力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and upon depression of the stem in its center the whole travel distance	First action : 0.1 N Min.
	122 7/17 75	the force of the stem to return tot its free position shall be measured.	Second action: 0.78 N Min.
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を全移動量押圧	
		後. 操作部が復帰する力を測定する。	
7.4	Stop strength	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	There shall be no sign of damage
	ストッパー強度	then a below static load shall be applied in the direction of stem operation.	mechanically and electrically.
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の 静荷重を加える。	機械的、電気的に異常のないこと。
		(1) Depression 押圧力: 29.4 N	
		(2) Time 時間: <u>60</u> s	
8. Env	vironmental specification	耐候性能	
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
8.1	Resistance to low	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Item 6.
	temperatures 耐寒性	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.1
	m - & 1.1	(1) Temperature 温 度: <u>-40</u> ± <u>2</u> ℃	Item 7.2
		(2) Time 時間: 96 h	
		(3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	
8.2	Heat resistance	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Item 6.
	一耐熱性	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made:	Item 7.1
		次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温 度: <u>90</u> ± <u>2</u> °C	Item 7.2
		(2) Time 時間: 96 h	
0.0	Malaton		
8.3	Moisture resistance	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1):
	耐湿性	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。	_500 mΩ Max. Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2):
		(1) Temperature 温 度: <u>60 ± 2</u> ℃	10 MΩ Min.
		(2) Time 時間: <u>96</u> h	Item 6.3
		(3) Relative humidity 相对湿度: 90 ~ 95 %	Item 6.4
		(4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 7.1 Item 7.2
			1

DOC	UMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
	KRN-701	製品仕様書	3/6
}			
1			
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
8.4	Change of	After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed	Item 6.
	temperature	to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and	Item 7.1
	温度サイクル	measurement shall be made. Water drops shall be removed.	Item 7.2
		下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。	
		ただし、水滴は取り除く。	
	į	A = <u>+90</u> ℃	
		B = <u>-40</u> °C	
		C = _2 h	
		D =1 h E =2 h	
		F=_1, h	
		B \	
		(1)Number of cycles	
		C D E F サイクル数:_5_cycles	
		 	
		1 cycle	
		1 cycle	
i			
	L		
9. En	durance specification	耐久性能	
——- _!	Items 項 目	Test conditions 試験条件	And the second second
0.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Criteria 判定基準
9.1	Operating life 動作寿命	Measurements shalf be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1): _500 mΩ Max.
	15 27 Up	(1) <u>5</u> VDC <u>5</u> mA resistive load 抵抗負荷	Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2):
		(2) Rate of operation 動作速度: 2 to 3 operations per s 回/秒	_10_MΩ Min.
		(3) Depression 押圧力: <u>3.04</u> N	Bounce パウンス(Item 6.4):
		(4)Cycles of operation 動作回数: <u>30,000</u> cycles 回	ON bounce: 20 ms Max.
l			OFF bounce: 20 ms Max.
			Operating force 作動力(Item 7.1):30_ ~ +30_ % of initial force
			初期値に対して
			Item 6.3
			Item 7.2
9.2	Vibration resistance	Measurements shall be made following the test set forth below:	Item 6.1
-	耐振性	下記条件で試験を行った後、測定する。	Item 7.1
.		(1)Vibration frequency range 振動数範囲: 10 ~ 55 Hz	Item 7.2
		(2)Total amplitude 全振幅: <u>1.5</u> mm	
		(3)Sweep ratio	
Ī		(4)Method of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or uniform	
		掃引振動数の変化方法 対数又は一様掃引 (5)Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions,including	
		振動の方向 the direction of the trave!	
		スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向	
	i	(6)Duration 振動時間: <u>2</u> h each (<u>6</u> h in total) 各 <u>2</u> 時間 (計 <u>6</u> 時間)	
0.0	Ch	Name and the second of the control o	
9.3	Shock 耐衝撃性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。	Item 6.1
	100 AV 12	(1)Acceleration 加速度: 784 m/s²[80 G]	Item 7.1 Item 7.2
		(2)Acting time 作用時間: 11 msec	
		(3)Test direction 試験方向: 6 directions 6 面	
1		(4)Number of shocks 試験回数: <u>3</u> times per direction	
		(18_ times in total)	
		各方向各 <u>3</u> 回 (計 <u>18</u> 回) 1	
- 1			
1			
1			
-			
-			
	İ		ĺ
	ļ		
ALPS	ELECTRIC CO.,LTD.		1

DOCUMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS PAGE KRN-701 製品 仕様 書 4/6 10. Soldering conditions 半田付条件 Items 項目 推 奨 条 件 Recommended conditions 10.1 Hand soldering Please practice according to below conditions. 手 半 田 以下の条件にて実施して下さい。 半田温度 : <u>350</u>℃ Max. (1)Soldering temperature (2)Continuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max. (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: <u>60</u> W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと 10.2 Reflow soldering Please practice according to below conditions. リフロー半田 以下の条件にて実施して下さい。 (t)Profile 温度プロファイル Surface of product Temperature 部品表面温度(℃) 260 °C Max. 3 s Max. Peak Temperature ピーク温度 230 180 150 Time 時間 120s_Max 40 s Max. (Pre-heating 予熱) 3 ~ 4 min. Max. Time inside soldering equipment 炉内通過時間 (2)Allowable soldering time 半田回数: 2 time Max. (The temperature shall go down to a normal temperature in prior to exposure to the second time : 2回目を行う場合には、スイッチが常温に戻ってから行うこと。) 10.3 Other precautions (1)Switch terminals and PCB. Upper face shall be free from flax prior to soldering. For soldering 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 半田付けに関する (2) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. その他注意事項 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 (3) Recommended cream solder: M705-GRN360-K2(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2 同等品 (4) When chip components is soldered on the back side of PCB by automatic flow soldering, after this switch soldered by reflow soldering, flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection. Therefore, when the PCB is designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等によりスイッチ側面から フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。 (5) As the conditions vary somehow depending on the kind of reflow soldering equipment, please make sure you have the right one before use. リフロー槽の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分確認の上使用してください。 (6)As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the shortest period and at the lowest temperature possible. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。 (7)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。 (8)The thickness of cream solder: 0.15 mm クリーム半田印刷厚: 0.15 mm

	DOCUMENT No. KRN - 701	TITLE	PRODU 製	면 ICT	SPECI	IFICAT 林		PAGE	5/6	_
ĺ										

【Precaution in use】こ使用上の注意

A. General 一般項目

Al. This product has been designed and manufacturfd for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of comformity or check on us for the details.

本製品はオーディ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器などの 高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。

A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。

- B. Soldering and assemble to PC board process 半田付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions. はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. As this TACT switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PCB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted. 当タクトスイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが有りますので十分にご注意下さい。
- B4. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨リフロー条件以内でリフローを行う様にお願いします。
- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- DI. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. You may dip-solder chip components on the backside of PCB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch.

 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により、スイッチ側面より、フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。
- D3. Do not place something pointy on the scaling film of the switch. スイッチのフィルム部分を鋭利なもので押さえることは避けて下さい。
- D4. Please avoid using this switch as mechanical detecting function.

In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section.

当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。

メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。

検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。

D5. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

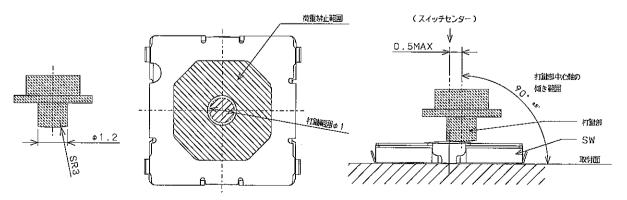
In addition, in case stress applied to the area, which is out of actuator, this may also cause the similar damage or breakage to the switch. Enough care shall be taken to assure that stress is properly applied to actuator.

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。 (ストッパー強度参照)

また、荷重の加わる位置が操作範囲外であった場合にも、同様にスイッチの破損が考えられますので、操作範囲外には荷重を加えないで下さい。

D6. Shape of keying tip: 打鍵部先端形状

・It is recommended that the tip of the keuing section be SR3(φ1.2) 右図に示すφ1.2mm先端SR3の形状を推奨いたします。



OCUMENT No.	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE		
KRN-701		製品仕様書	6/6		
7.Restriction in Operation:	操作条件				
		switch and the center of keying section is 0.5mm(max).			
スイッチ外形を基準とす	「る中心軸線から打鍵部中心車	a線間のセンターズレは0.5mm以下にて御使用下さい。			

- F. Using environment 使用環境
- E1. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下、又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- F. Storage method. 保管方法
- FI. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 製品は納入形態のまま常温、常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。
- F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible. 開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。
- F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。
- G. Others. その他
- GI. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order 本仕様書は発行日より1年間を経過して、こ返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion. 電気的、機械的特性、外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかじめ御了承下さい。
- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をし て下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire. 本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては類焼の恐れがある場所での使用 を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。
- G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety level, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モートとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセ外の設計に際しては、SWの単品故既に対して セットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。

